日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

平2-15270 ⑫公開特許公報(A)

⑤ Int. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

平成2年(1990)1月18日 43公開

G 03 F // G 03 F 7/038 7/20

5 0 5 5 0 2 5 0 5

7267 - 2H6906 - 2H6906 - 2H

(全7頁) 請求項の数 1 未請求 審查請求

図発明の名称

フオトレジスト組成物

昭63-165127 ②特 顋

昭63(1988)7月4日 22出 願

戸 床 ⑫発 明 者

正 明 神奈川県藤沢市湘南台5丁目9番地の1

本 ⑫発 明 者 山

隆

神奈川県海老名市河原口2398番地

岡 長 ⑫発 明 者

子 經

神奈川県厚木市岡田1775番地 神奈川県厚木市岡田1775番地

徹 田 清 ⑫発 明 者 株式会社 願 创出

山口県新南陽市大字富田4560番地

1. 発明の名称

フォトレジスト組成物

- 2. 特許請求の範囲
 - 1. 下記一般式(I)を含む重合体

. (式中、R1 は水素原子又は炭素数1から5 のアルキル基を表す。)

と下記一般式(II)、(II)、(IV)で示さ れる架橋剤の少なくとも1種を含む系に活性 光線の照射により酸を発生しうる化合物を添 加して成ることを特徴とするフォトレジスト 組成物。

(式中、R2は水素原子又は炭素数1から5

のアルキル基を表す。)

$$R_3$$
 OCH₂-N N-CH₂OR₃

$$R_4 + X + R_7$$

$$R_5 \times R_6$$
(III)

(式中、R, は水素原子又は炭素数1から5 のアルキル基を表し、R、からR、はおの おの水素原子、ヒドロキシル基、炭素数1 から5のアルキル基、又は炭素数1から5 のアルコキシル基より選ばれた基であり同 時に同じであっても異なっていてもよい。 Xは酸素原子、メチレン基、=N-R。又 $t = C - R \cdot R_{10}$ を表す。ここで、R \cdot は 水素原子又は炭素数1がら5のアルキル基 であり、R。, Rioはおのおの水素原子、 **炭素数1から5のアルキル基又はヒドロキ** シル基より選ばれた基であり同時に同じで あっても異なっていてもよい。)

3. 発明の詳細な説明

[産業上の利用分野]

本発明は、後細なレジストパターン形成に適したフォトレジスト組成物に関し、さらに詳してリングスト組成物に関した光源とであり、というないで対して高解像性であり、酸度かつ高解像性に優かしたフォトを観けるというのである。本発明の高密度集積のの関係に使用される。というないで、数値に使用される。

[従来の技術]

– 3 –

これら問題点は前記主鎖切断型レジストでは、 樹脂に芳香族環を含んでいないことに、また、前 記ノボラック樹脂系レジストでは、レジスト膜の 透明性に乏しいことに起因している。

[発明が解決しようとする課題]

このように、従来のフォトレジスト組成物は、エキシマレーザーリソグラフィーに用いた場合、感度、耐 RIE 性、パターン形状等の全ての要求を

近年の半導体の高集額度化はとどまる所を知らず、微細化への要求はきびしくなる一方であ対応がもは200元を知り、それに伴って新しいなりがもはや困難になりつかあり、それに伴って新しいながの導入が検討されても、従来の集外のではいる。とによる超微細パターとによる超微細パターンによりである。特によりででありが払われている。特にパーチーを用いた縮小投影路光法の開発が進められている。

このような短波長リソグラフィー用レジストと して使用されるレジスト組成物としては、ためればポリメチルレートやポリメチュで解して ルイミドなどの、活性光線の照射によって外質と ルイミを被別とする組成物によった ルーホルムアルデヒドノボラック樹脂でのアルル リ可溶性樹脂に oーナフトキノンジアのアスル リの溶性樹脂に oーナフトキノンシアスルな 組成物が提案されている。

- · 4 -

満足しうるものがなく、未だ実用的であるとは官い難い。

従って本発明は上述したような問題点を解決すべくなされたものである。すなわち本発明の目的は深紫外線及びエキシマレーザー波長領域において透明性に優れ、髙感度、髙耐RIE 性であり、パターンプロファイルの良好な微細パターンを得ることのできるフォトレジスト組成物を提供することにある。

[課題を解決するための手段]

本発明者等は、この様な事情に鑑み、鋭意検討を重ねた結果、ヒドロキシスチレー波長領域において変異外線及びエキシマレー波根の別により、とことの関係としつる化合物を用いることの対した。というののではおいているのではいる。というののではない。ことができ、結果ができる。はないのでき、結果的にが対している。というのではない。というのでき、結果的に対している。

- 6 -

目的を遠成できるという知見を見出だし本発明を完成するに至った。

すなわち本発明のフォトレジスト組成物は、下 記一般式(I)を含む重合体と

(式中、R」は水素原子又は炭素数1から5のアルキル基を表す。)

下記一般式(II)、(II)、(IV)

(式中、R・は水素原子又は炭素数 1 から 5 のアルキル基を表す。)

$$R_3$$
 OCH₂-N N-CH₂OR₃ (III)
 $R_4 + X + R_7$
 $R_5 \times R_6$

(式中、R。は水素原子又は炭素数1から5のアルキル基を表し、R。からR、はおの

- 7 **-**

もよい。)

のいずれかで示される架橋剤に活性光線の照射により酸を発生しうる化合物を添加して成るフォトレジスト組成物を提供するものである。

以下に本発明のフォトレジスト組成物について 群述する。

- 8 -

本発明のフォトレジスト組成物において用いる 重合体中、前記式(1)で表される構成単位の割 合は全構成単位の50%以上であることが望まし い。50%以下では塩基性現像液への溶解性に悪 影響を及ぼし、現像が困難となる。

また、本発明に用いる重合体は重量平均分子量(Mv)が1,000~100,000、好ましくは2,000~50,000のものを用いる。上記範囲を逸脱すると、感度、解像性、透膜性及び耐熱性等に悪影響をもたらす。

- 1 0 -

次に、本発明のフォトレジスト組成物に用いる架橋剤は、その骨格に炭素二重結合の骨格に炭素、6月環、6月環、クロールのである。サールのでは、メラミンのでは、アウンのでは、アウンのでは、アウンのでは、アウンのでは、アウンのでは、アウンのでは、アウンのでは、アウンのできる。具体的には、アウンのできる。具体的には、アウンストを明に対応に用いるとかできる。具体的には、アウンスト組成物に用いるのでは、アウンストを受け、アウンストを使用に対している。

$$R_{25}I^+X^- \qquad \qquad (VI)$$

$$R_{28}$$
- $S^+ X^-$ (WI)

上記一般式(V)で示されるハロゲン化ジフェニルエクン誘導体は活性光線の照射によりハロゲン酸を生成するものであり、式中のRio及びRioは水素原子、ハロゲン原子、アルキル基、アルコキシ基、ヒドロキシル基、またはニトロ基、Rioは水素原子、ヒドロキシル基、またはR2o-CO-NH-(RackTru)をある。)、Rioは

などが挙げられるが、これらに限定されない。また、これらの架橋剤は、1種単独で使用、あるいは2種以上を併用することができる。

本発明フォトレジスト組成物において光酸発生剤として用いる化合物は活性光線、特に深紫外線及びエキシマレーザーの照射により、酸を発生するものであり多くの化合物が一般に広く知られている。

このような化合物の例としては、下記一般式 (V)で示されるハロゲン化ジフェニルエタン誘導体、下記一般式(VI)で示されるスルホン酸エステル誘導体、下記一般式(VII)で示される、ヨードニウム塩、または下記一般式(VII)で示されるスルホニウム塩などが挙げられる。

- 12 -

ハロゲン原子、R20、R21はおのおの水素原子、ハロゲン原子、アルキル基である。

上記一般式(VI)で示されるスルホン酸エステル誘導体は活性光線の照射によりスルホン酸を生成するものであって、式中のRizは生成するスルホン酸の-SOIH部位をプロックする基である。このような基としては、

(R₃0はアルキレン慈、アルケニレン慈、またはアリーレン甚、R₃₁、R₃₁、R₃₁、R₃₅、およびR₃0はおのおのアルキル慈、またはアリール慈、R₄、R₄はおのおの水奈原子、アルキル慈、またはアリール慈である。

- 14 -

甚、または、アリール甚である。

上記一般式(WI)で示される、ヨードニウム塩、 および上記一般式(WI)で示されるスルホニウム 塩は、活性光線の照射によりルイス酸を生成する ものであって、式中のR 14、R 25、R 26、または アリール基、X は B F 6 - 、 P F 6 - 、 A s F 6 、 S b F 6 - 、 C 1 O 4 - である。

このようなフォト酸発生剤の具体例としては、

$$\begin{array}{c} \bigcirc -C-C \longrightarrow \\ \bigcirc N \\ \bigcirc -SO_2 \longrightarrow CH_3 \end{array}$$

$$(V-1)$$

$$(V-2)$$

– 15 **–**

等を挙げることが出来るが、これらに限定されない。また、これらの光酸発生剤は、1種単独で使用、あるいは2種以上を併用することができる。本発明において、各成分の含有割合は、前記重合体100重量部に対して、架橋剤を3~30重量部、光酸発生剤を0.1~10重量部で含有させることが望ましい。上記範囲を逸脱すると、パターン形状及び解像性に悪影響をもたらす。

本発明によるフォトレジスト組成物は、有機溶媒可溶性であり、集積回路の製作等に使用する場合、通常溶液(レジスト溶液)の形で、用いられる。この場合前記組成物は一般に有機溶媒に「~50重量%好ましくは 5~30重量%の割合で溶解させ、調整される。この場合用いる溶媒としては本発明のフォトレジスト組成物の各構成成分を

(V - 3)

(VI - 4)

OH

$$O-SO_2$$
—CH₃

$$(VI - 5)$$

$$(VI - 6)$$

$$OCH_3$$

$$I^+BF_4$$

$$I^+PF_6$$

$$(VI - 1)$$

$$(VI - 2)$$

- 16 -

また本発明のネガ型フォトレジスト組成物には上記成分の他に必要に応じて増感刊、染料、可塑剤、その他の樹脂、熱反応禁止剤等各種防止剤、接着性改良剤等を添加することが出来る。本発明のフォトレジスト組成物は前記のごとくレジスト

_ 18 -

溶液を調整することにより、従来のフォトレジスト技術でレリーフパターンを形成できる。以下にこのレリーフパターンの形成方法について説明する。

- (1) 前記の如く調整したレジスト溶液を基板に 塗布し、膜厚1~1.5μmのレジスト膜を形成 する。この基板への塗布は例えばスピンナーで行 う事が出来る。
- (2) 基板を温度 6 0~1 2 0 ℃、好ましくは 8 0 ~9 0 ℃で 2 0分間~6 0 分間乾燥する。 (プレベーク)
- (3) この塗布膜に対しフォトマスクチャートを 通して深紫外線及びエキシマレーザーを照射させ 。
 - (4) 露光された基板を 8 0 ~ 9 0 ℃で 2 0分間 ~ 6 0 分間加熱する。(中間ベーク)
 - (5) 未露光部分を現像液で洗い出す事によりレリーフパターンを得る。現像液としては、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、メクケイ酸ソーダ、テトラメチルアンモニウムハイドロオキサイド等

- 19 **-**

エタンとからなるフォトレジスト組成物をエチル セロソルプアセテート 5 Omlに溶解し、0.22μm のフィルターで濾過し、レジスト溶液を調整した。 このレジスト溶液をヘキサメチレンジシラザン (HMDS) を2000 rpm / 60秒でスピンコートし たシリコンウェハ上にスピンコーターを用い、30 00rpm / 60秒で塗布した。このウェハをオーブン 中で80~℃/_30分間プリベークを行ない-1.-0--μ-mの強膜を得た。ついで、上記塗膜をパターンを 有するクロムマスクを通して、コンタクトアライ ナーPLA-521F(キャノン社製)でCM-250ミラーを用い深紫外線露光を行なった。露 光後、ウェハをホットプレード上で100℃/ 1 分間加熱することにより露光部を架橋させた。ウ ェハを冷却後、テトラメチルアンモニウムハイド ロオキサイド 1.1%水溶液で1分間浸急き現像し、 未露光部を溶解せしめ、パターンを得た。さらに、 100℃/ 10分間ポストベークを行なった後、 膜厚を測定することにより照射量と残膜率の特性 曲線を求め、2 4 mj/ cd (254nm)の感度 (残膜率

(6) 現像済基盤を温度 8 0~1 3 0 ℃、好ましくは9 0 ~1 2 0 ℃で 2 0分間~6 0 分間乾燥する。(ポストベーク)

このようにして形成されたレリーフパターンは 1μm以下の解像度を持ち、耐熱性もに良好なも のである。

さらに本発明のネガ型フォトレジスト組成物を 用いて上記の如くして形成したパターンをマスク として基板をエッチングすることが出来る。

[実 施 例]

次に実施例により本発明をさらに詳細に説明するが、本発明はこれらの例によってなんら限定されるものではない。

(実施例1)

ボリ (p-ヒドロキシスチレン) (重量平均分子量=5000) 1 0 g に対して、2.0 g のテトラブトキシメチロールアセチレン尿素と 0.48 gの 1.1-ビス (p-クロロフェニル) -2,2,2-トリクロロ

— 20 **—**

50%での照射量)を得た。また、形成されたパターンを電子顕微鏡で観察した結果、矩形状の 0.1 μm の微細パターンを解像していることが分かった。

(実施例2)

実施例 1 における 1,1-ビス(p - クロロフェニル) - 2, 2, 2 - トリクロロエタンの代わりに、αートシール ホーキーシデオキシベンソイーンを 用いる 他には同様にして行なった結果、30 mj/cm (254nm)の 感度(残膜率 50%での照射量)を得た。また、形成されたパターンを電子顕微鏡で観察した結果、矩形状の 0, 1 μmの 微細パターンを解像していることが分かった。

(実施例3)

実施例1における1.1-ビス(p-クロロフェニル)-2.2.2-トリクロロエタンの代わりに、ジフェニルヨードニウムテトラフルオロボレートを用いる他には同様にして行なった結果、2 1 ml/cd (254mm)の感度(残膜率50%での照射量)を得た。また、形成されたパターンを電子顕微鏡で観察し

- 22 -

た結果、矩形状の 0.1 μmの 微細パターンを解像 していることが分かった。

(実施例4)

実施例1における1、1-ビス(ρークロロフェニル)-2、2、2-トリクロロエタンの代わりに、トリフェニルスルホニウムヘキサフルオロフォスへートを用いる他には同様にして行なった結果、2 5 mj/cm² (254nm)の感度(残摩 50%での照射量)を得た。また、形成されたパターンを電子顕微鏡で観察した結果、矩形状の 0・1 μm の 微細パターンを解像していることが分かった。

(実施例5)

実施例1におけるポリ(p-ヒドロキシスチレンの代わりに、p-ヒドロキシスチレンスチレン共重合体(重量平均分子量=5000、スチレーカン共重合体)を用い、テトラブトキシメトロールプロピレン尿素を用いた他には同様にスチロールプロピレン尿素を用いた他には同様にてて行なった結果、2 1 mi/cm (254nm)の感度で取りを得た。また、形成された

– 23 **–**

なった結果、1 8 ml/ cm (254nm)の感度 (残膜率50%での照射量)を得た。また、形成されたパターンを留子顕微鏡で観察した結果、0.7 μmの微細パターンを解像することができなかった。

[発明の効果]

パターンを電子顕微鏡で観察した結果、矩形状の 0. 7 μmの微細パターンを解像していることが分 かった。

(実施例6)

実施例1におけるポリ(ρーヒドロキシスチレンの代わりに、ρーヒドロキシスチレンースチレン共重合体(重量平均分子量=5000、スチレン合量=30%)を用い、テトラブトキシメトロールアセチレン尿素の代わりに、1、3-ジメトキシスチロールエチレン尿素を用いた他には同様に促発で行なった結果、23mj/cml(254mm)の感度(発度・30%での照射量)を得た。また、形成されの0.9~1mの微細パターンを解像していることが分かった。

(比較例1)

実施例1におけるテトラプトキシメチロールアセチレン尿素の代わりに、ヘキサメチロールメラミンの部分メチル化物である三井サイアナミッド社のサイメル303を用いる他には同様にして行

- 24 **-**

することができる。

特許出願人 東ソー株式会社

- 26 -